

## ○四大学連合複合領域コース 出願方法

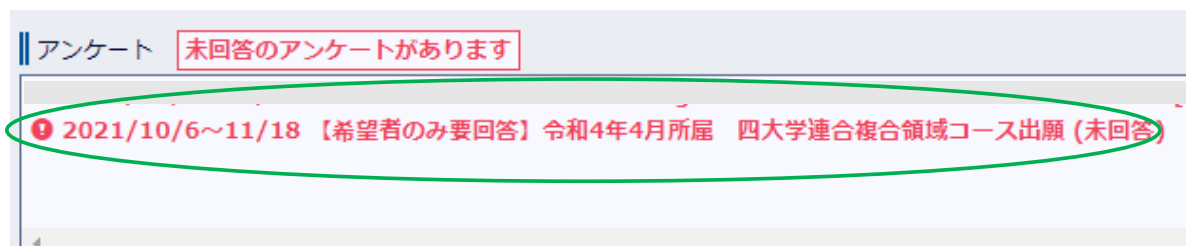
教務Webにて四大学連合複合領域コースの出願受付を行います。

以下の出願方法を確認のうえ、所定の期間内に出願手続きを行ってください。

### <回答場所>

・出願手続きが始まりましたら、教務Webの「アンケート」に出願フォームが表示されます。  
※既に系・学科所属している学生で出願を希望する場合は、出願受付が始まりましたら、  
教務課四大学連合複合領域コース担当 (yondai@jim.titech.ac.jp) 宛にメールにて  
ご連絡ください。アンケートフォームをお送りいたします。

※表示は実際のものの一部異なります。



### <入力方法>

回答期間	2021/10/06~2021/11/18		
説明	<b>(出願に関する注意事項)</b> ○出願前に履修案内を確認してください。 ○入力内容は、一時保存(60秒間隔で入力内容が自動保存されます)が可能ですので、期日に余裕を持って出願手続きを行ってください。 ○下部の「送信」ボタンを押すと入力内容が確定し、出願が完了となります。 ○出願期間後は、教務Webシステムによる願書の閲覧は不可となりますので、必ず期間内にPDFにて各自ダウンロード願います。 ※教務課への願書の提出は不要です。		
	<b>(回答項目に関する注意事項)</b> ○緑色の項目は必須項目です。(※顔写真の画像のアップロードも必須です) ○「email」欄には、mアドレスを記入してください。 ○「志望する複合領域コース」欄には、第一希望のコースを1つ選択してください。 ※募集人数が若干名のため、技術と経営コースを第一希望にした学生は、 第二希望のコースを選択することができます(第二希望を選択しなくても構いません)。 ○「志望(出願)理由」欄には、志望するコースに出願する理由を記入してください。 ※この記載を基に各主査が所属の可否を判断しますので、正確に記入してください。 ○「履修予定科目」欄は、現時点での履修予定科目を記入してください。 ※コース所属後に履修しなくても構いませんので、現時点での予定を記入してください。 (参考: 2021年度開講科目(2022年度以降変更になる可能性があります)) ・東京医科歯科大学開講科目 ・東京外国語大学開講科目 ・一橋大学開講科目 ○顔写真ファイルは、3cm×4cmのものをアップロードしてください。		
氏名	東工 太郎	フリガナ	トウコウ タロウ
性別	<input type="radio"/> 男 <input checked="" type="radio"/> 女	生年月日	2003/01/01
国籍(留学生のみ)			
現住所	〒 123-4567 〇〇県〇〇市		
電話番号	連絡先電話 <input type="text"/> or 携帯電話 <input type="text"/>		

説明の記載内容をよく確認のうえ、出願手続きを行ってください。

## <入力方法>

東工大のmアドレスを入力してください

email

志望する複合領域コース  (「技術と経営コース」を選択した場合は第二希望を指定することができます)

志望(出願)理由

なぜ複合領域コースに所属したいか、どのような内容の勉強をしたいのかななどを最低30字以上で記載してください

- 総合生命科学コース
- 海外協力コース
- 生活空間研究コース
- 科学技術と知的財産コース
- 技術と経営コース
- 文理総合コース
- 医用工学コース
- 国際テクニカルライティングコース

履修予定科目	授業科目名(大学名)	単位数	担当教員
	家族社会学 (一橋大)	2	上野

顔写真アップロード (縦型4×3, 拡張子はjpg, gif, png, bmpが使用可. 4MBまで)

※【送信】ボタンを押す前に、PDFをダウンロードし、記載内容等を確認してください

説明欄の各大学の開講科目を参考に記入してください (現時点での予定ですので必ずしも履修しなくても構いません)

「送信」ボタンを押す前に必ず記載内容を確認してください

出願手続きが完了となります

「技術と経営コース」を第一希望にした場合は、第二希望を選択することができます (第二希望を選択しなくても構いません)。

## <注意事項>

- ・一時保存することができますので、期日に余裕をもってご回答ください。
  - ・「送信」ボタンを押した後は、修正ができませんので、「願書PDFダウンロード」で記載内容を必ず確認してから送信ボタンを押してください。
  - ・入力に不備がある場合は、送信完了となりませんのでご注意ください。
- ※ご不明な点がございましたら、教務課四大学連合複合領域コース担当にお問合せください。  
Mail : yondai@jim.titech.ac.jp